METHOD OF BONDING POROUS CERAMIC MEMBER TO METAL MEMBER

Patent number:

JP59190280

Publication date:

1984-10-29

Inventor:

DEGAWA TOORU

Applicant:

MITSUI SHIPBUILDING ENG

Classification:

- international:

B23K20/00; C04B37/02

- european:

Application number:

JP19830065026 19830413

Priority number(s):

JP19830065026 19830413

Report a data error here

Abstract not available for JP59190280

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭59—190280

5)Int. Cl.3 C 04 B 37/02 B 23 K 20/00 識別記号

庁内整理番号 7106-4G 6939-4E 43公開 昭和59年(1984)10月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60多孔質セラミック部材と金属部材との接合方 法

の出

·玉野市和田5丁目10番2号

人 三井造船株式会社

東京都中央区築地5丁目6番4

号

20特 願 昭58-65026 昭58(1983) 4 月13日 22出 願

人 弁理士 鵜沼辰之 個代

外1名

@発 明 者 出川通

> 細 101

1. 発明の名称

多孔質セラミック部材と金属部材との接合方

2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも接合面近傍において連続気孔を 有する多孔質セラミツク部材と金属部材とを接合 する方法において、セラミック部材と金属部材と を頂わ合わせ拘束又は加圧しておき、セラミック 部材の気孔を経由してCVD反応ガスを接合予定 面に供給すると共に金 既部材を加熱し、金属部材 の接合予定面においてCVD反応ガスをCVD反 応させ、との反応を継続して反応生成物が金属表 面からセラミック部材の気孔中を連続的に成長さ せることによりセラミックスと金属部材とを接合 することを特徴とする多孔質セラミック部材と金 脳部材との接合方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は多孔質セラミック部材と金属部材との

接合方法に係り、特に連続気孔を有する多孔質を ラミック部材と金属部材との接合方法に関する。 〔従来技術〕

近年高温高強度称造材料として窓化珪素、炭化 珪紫、サイアロン等の非酸化物セラミックス、あ るいは酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム等、 いわゆるニューセラミックスが急速にクローズア ップされ、多くの研究や開発がなされている。と れらのセラミックスの用途は、カスターピンのロ - タ、プレード、燃焼器内筒ディーゼルエンジン のシリンダヤビストンその他高温用機被部品とし て数多くあるが、いずれも形状や寸法精度の要求 がきびしく、特に大型の部品は初めから一体のも のとして成形製作することは困難であることが多 い。このために部分的な製品同士を接合させて複 雑な形状のものに仕上げる必要があり、セラミツ クスと金属とを強固に接合させる方法の開発が超 まれている。

このような接合強度の高い接合方法の1 つとし てろり付方法がある。しかるに従来のろり付方法 によつて接合されたものは、セラミック部材と金 解部材との少なくともろう付予定部近傍部分を全 体的に加熱する必要があるところから接合部に処 留応力が負荷され、これがために破裂が生じやす いという問題がある。また接合後においては、ろ う材の耐熱温度よりも低い温度でしか使用できな い。

〔発明の目的〕

本発明の目的は上配従来技術の問題点を解消し、接合強度が極めて高いと共に、耐熱性を高めることもできるセラミック部材と金属部材との接合方法を提供することにある。

〔発明の構成〕

この目的を達成するために、本発明の接合方法は、少なくとも接合予定面近傍において連続気孔を有する多孔質セラミック部材と金属部材とを接合する方法において、セラミック部材と金属部材とを重ね合わせて拘束又は加圧しておき、セラミック部材の気孔を経由してCVD反応ガスを接合予定面に供給すると共に金属部材を加熱し、金属

部材の接合予定面において C V D 反応 ガスを C V D 反応 ガスを C V D 反応 が スを C V D 反応 させ、 C の 反応を 継続して 反応生成物 が 金 顧 表面 か ら セラミック 部村 の 気 孔中 を 連続的 に 成長 させる ことにより セラミックスと 金 萬部村 とを接合する ことを 特徴とする 多 孔質 セラミック 部材と 金 選 部材との 接合方法、 を 要 旨とする るの で ある。

以下に本発明を図面を参照して詳細に説明する。 部1図、第2図はそれぞれ本発明の接合方法の 一例を説明する接合部近傍の所面の破略図である。 なお311図は、セラミック部材1が全体として多 近份部分が多孔質であるものに係る。本発明に全 近份部分が多孔質であるものに係る。本発明に全 がは多孔質セラミック部材1の接合予定面にな いては多孔質セラミック部材1の接合予定面に がはまれては多孔質であるものに係る。本発明に全 は部材2を重ね両者を拘束するか叉は加圧医浴 はいる。その後、CVD反応ガスを多孔質セラミック 部材1の連続気孔を通して供給すると共に金 がなまなしてCVD反応を行なわせて 金属表面から析出物3を連続的に成長させ、セラ

ミツク部材1と金属部材2とを擬合する。

本名明において、多孔質セラミンク部材としてはCVD反応ガスが通過し得る連続気孔を少なくとも接合予定面に有するものであれば良く、何ら限定されるものではないが、特に断熱性の優れたセラミンクスが好適である。このようなセラミンク部材の設面はそのままで十分本発明の効果を造成するが、予め金銭の薄膜をコーティングするメンキ等のメスライズ処理を施しておいても良い。

また金属部材としては各種の金属あるいは合金部材が接合可能である。 これらの金属部材の製面は預浄化等の通常の処理を行うのが好ましい。

しかして本発明は、これらのセラミック部材と 金属部材との間にCVD法によつて析出物を連続 的に成長させこの析出物によつて両部材を接合す るものである。既に周知の通り、CVD法とは析 出させよりとする物質の揮発性化合物を蒸発させ、 その蒸気を高温に加熱した悲极上に輸送し、熱分 解もしくは他のガスや蒸気、あるいは液体と反応 させて若板上に不揮発性の反応生成物を析出させ るプロセスである。本発明において用いられるC VD反応ガスとしては、セラミック部材と金属郡材の双方へのなじみが良いと共に十分な強度を有する析出物を生じさせるガスが選択される。またこのガスは熱分解して析出物を生じさせるガスが用いられる。

析出物に要調されるその他の特性として、熱膨 張係数が金髯部材とセラミック部材との一方に等 しいか中間の範囲のものであることがあげられる。 これは両部材間の然影照の選によつて生じる応力 を緩和するためである。また析出物としては耐熱 性を有するものが好ましい。即ち旋来のろう付法 によつて接合されたものにおいてはろう接金真の 耐熱度により接合された都材の使用上限が限定されていたが、金海部材よりも耐熱度の高い折出物 を生じさせるようにすれば、金海部材の使用上限 にまで使用可能温度範囲が拡大される。

このようなCVD反応ガスとして、異体的には次の如きものがあげられる。なお反応式を併せて示す。

析出視度

 $VC\ell_4 + 2H_2 = V + 4HC\ell$ (1000-1200°C) $NbC\ell_5 + 5/2H_2 = Nb + 5HC\ell$ (900-1200°C) Ta $C\ell_5 + 5/2$ $H_2 = Ta + 5HC\ell$ (600 - 900°C) $MoF_6 + 3H_2 = M_0 + 6HF$ (700-900°C) $WC_{6} + 3H_{2} = W + 6HF$ · (800-1100°C) $WF_6 + 3H_2 = W + 6HF$ (4400-600°C) ReF1+7/2 H2= Re+7 HF (300-1000°C) $P t F_6 + 3 H_2 = P t + 6 H F$ (700-900°C) $Mo(CO)_6 \rightarrow Mo+CO$ (300-500C) $ZrI_4 \rightarrow Zr + 4I$ (1200-1400°C)

本発明においては上記CVD反応ガスを熱分解するために金級部材を加熱する必要がある。この加熱手段としては特に限定されるものではないが容易に金銭のみを選択的に加熱できるところから高周波誘導加熱等が好滅である。なおCVD反応に際して、セラミック部材は上記熱分解減氏のない。 も低い温度に保持し、セラミック部材の気が止するの解が発生し、気孔が閉塞するのを防止する。

表 1

	_
アルミナ版大きさ	Ø 15 mm × 3 um
炭累鋼板大きさ	Ø 15 mm × 3 mm
接合所の面積	1. 7 7 mm²
化合ガス硫盐	1000 CC/min
接合 伽 雄 度	a n o C
灰 応 時 間	30分

〔発明の効果〕

以上の減り本第期によれば金融部材とセラミンク部材とを強固に接合できる。また大型部材の複合にも利用できると共に耐熱性を高めることも可能であり、工機的に広い網路に応用される。

第1 陶及び第2 国はそれぞれ本発明の接合方法 の一例を説明する接合部近傍の脚面の戦略層である。

」…セラミンク部材、2…金額部材。

代理人 鹅 招 辰 之 (ほか1名) 加熱程度、CVD反応ガスの供給量、反応時間などの勝条件は、ガスの種類、目標析出量から決定される。またこの析出量を変えることにより接合強度を変えることも可能である。

[発明の契施例]

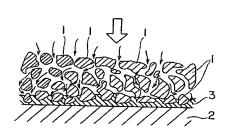
以下に本発明を実施例により更に具体的に説明 するが、本発明はその製旨を無えない限り、以下 の実施例に限定されるものではない。

獎施例

製孔等 4 2 多の連続気孔を有する多孔質のアルミナなと、炭紫鯛板(C: 0.2 多)とを重ねた調 者を治具によつて拘束し筋脂させた後、炭紫鯛板を 9 0 0 ℃に跨導加熱した。次いで、アルミナ板の設面調から C V D 反応 ガスとして Ta Ces 及び水流の混合ガス(1: 2.5)を流した。その時の反応条件を 裂1 に示す。

その結果アルミナ板と炭素鋼板とが強固に接合した。 なお接合筋の温度は、炭素鱗板に後小径の孔を建設しておきこの孔に熱伝対を整し込んで側定した。

第 | 図



か2 図

